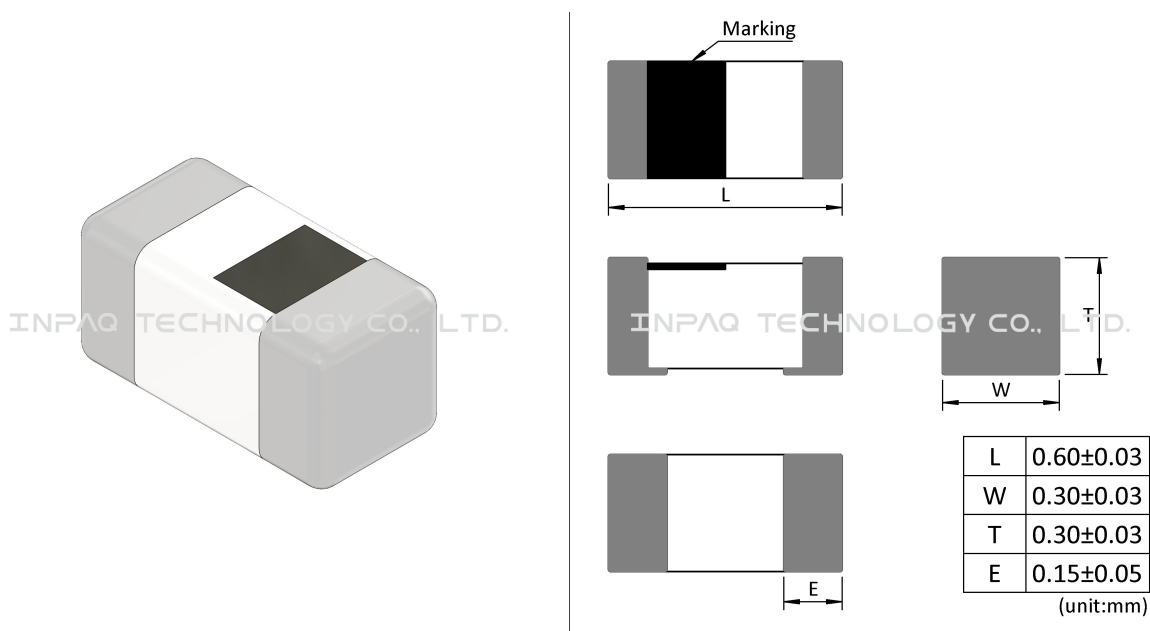


MCI0603MZ2N4_HBP



外觀&形狀



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

長(公釐)	0.6±0.03
寬(公釐)	0.3±0.03
高(公釐)	0.3±0.03
尺寸代碼 英吋(公釐)	0201(0603)
感值(nH)	2.4
公差	B(±0.1nH), C(±0.2nH), S(±0.3nH)
測試頻率(MHz)	500
最大值直流阻抗(Ω)	0.2
最大溫升電流(mA)	500
最小值品質因素	14
最小值自我諧振頻率(MHz)	10000
操作溫度°C	-55~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

- Particular ceramic material and coil structure provide high frequency application range up to 20GHz.
- Small size and low profile.
- Excellent solderability and heat resistance.

包裝訊息

包裝尺寸(Inch)	包裝類型	標準包裝(PCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Paper type	15000	0.000183	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。

2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。